

# 東京応化工業株式会社 決算説明資料

-2011年3月期第2四半期決算-

2010年11月5日

# 目次

1. 2011年3月期第2四半期連結決算 p.2
2. 2011年3月期通期連結決算予想 p.13

**2011年3月期第2四半期  
連結決算**



# 業績概要

(百万円、%)

	2009/9	2010/9		
			増減	増減率
売上高	32,570	37,478	+4,908	+15.1
営業利益	-794	2,858	+3,653	—
経常利益	-727	2,835	+3,562	—
当期純利益	-689	1,597	+2,286	—

- 期中平均為替 (USドル) : 94.1 円/ドル (2009/9) ⇒ 87.8円/ドル (2010/9)
- 半導体、液晶ディスプレイの需要は堅調、装置事業の検収遅延。
- 継続して取組んでいるコスト削減効果が寄与。

# 營業外損益・特別損益

(百万円)

	2009/9	2010/9	前年比
<b>營業外損益</b>	<b>67</b>	<b>-23</b>	<b>-91</b>
( 營業外収益 )	(382)	(281)	
受取利息・配当金	156	121	
( 營業外費用 )	(314)	(304)	
為替差損	150	173	
<b>特別損益</b>	<b>-363</b>	<b>-72</b>	<b>+290</b>
( 特別利益 )	(39)	(237)	
貸倒引当金戻入額	39	230	
( 特別損失 )	(402)	(310)	
投資有価証券評価損	—	124	
割増退職金	331	—	

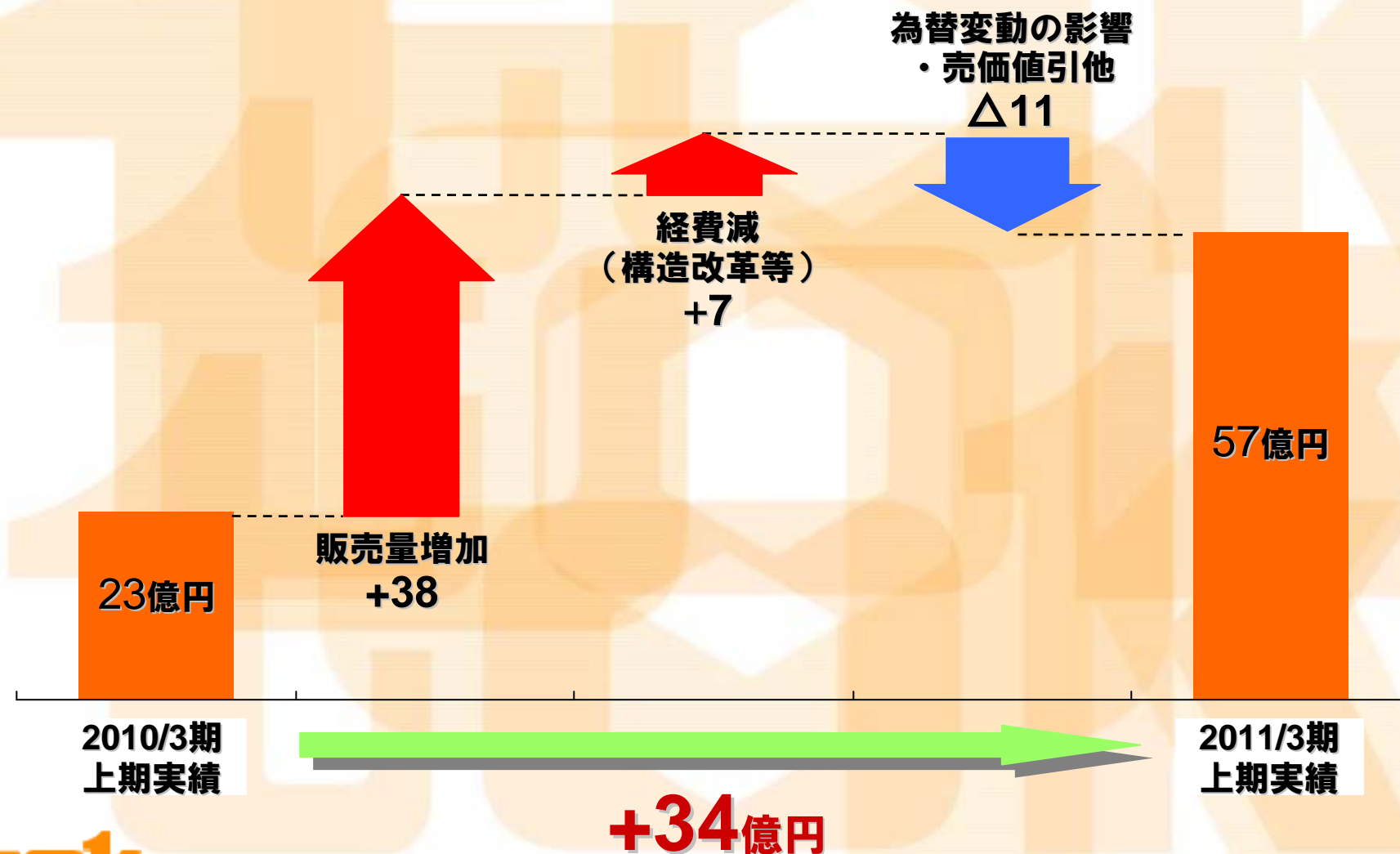
# 事業別セグメントの業績

(百万円、%)

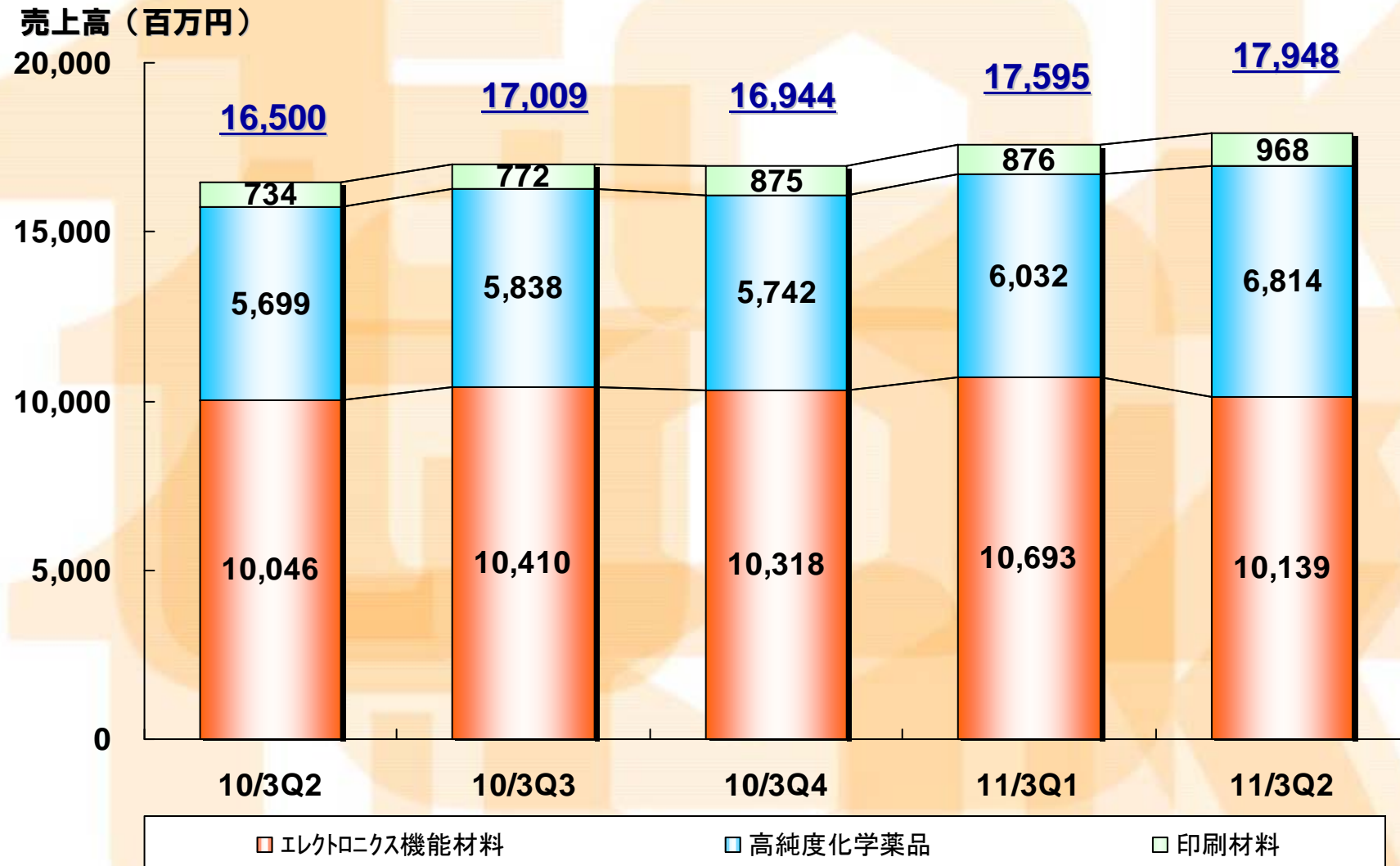
	2009/9	2010/9	
		増減	増減率
売上高	32,570	37,478	+4,908 +15.1
材料事業	31,062	35,544	+4,482 +14.4
エレクトロニクス機能材料	19,318	20,832	+1,514 +7.8
高純度化学薬品	10,100	12,847	+2,747 +27.2
印刷材料	1,615	1,844	+229 +14.2
装置事業	1,508	1,933	+425 +28.2
営業利益	-794	2,858	+3,653 —
材料事業	2,261	5,677	+3,415 +151.0
装置事業	-1,120	-1,259	-139 —
消去又は全社	-1,935	-1,559	+376 —

# 営業利益の増減内訳（材料事業）

2010年3月期上期実績 対 2011年3月期上期実績

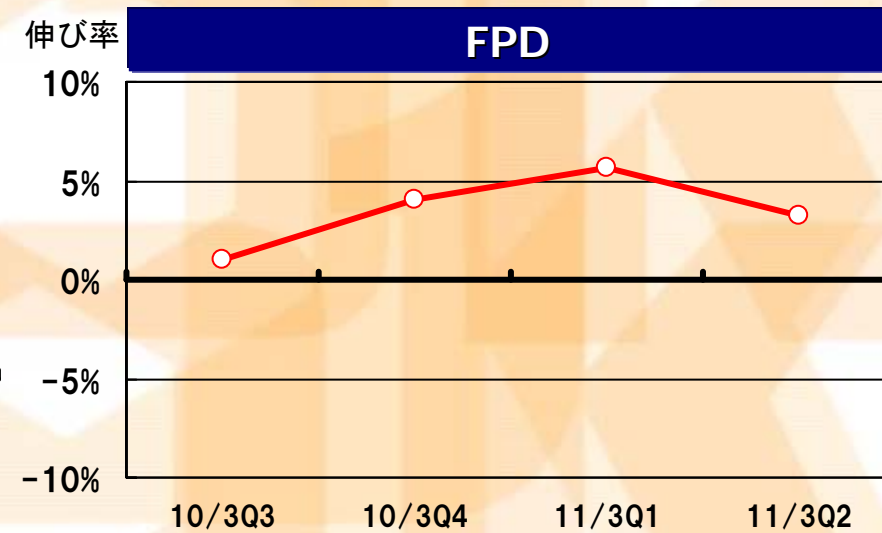
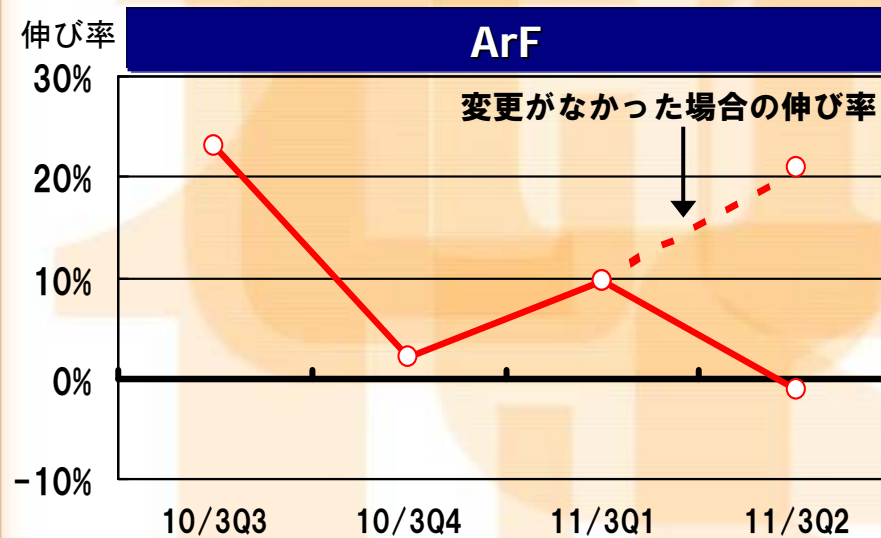
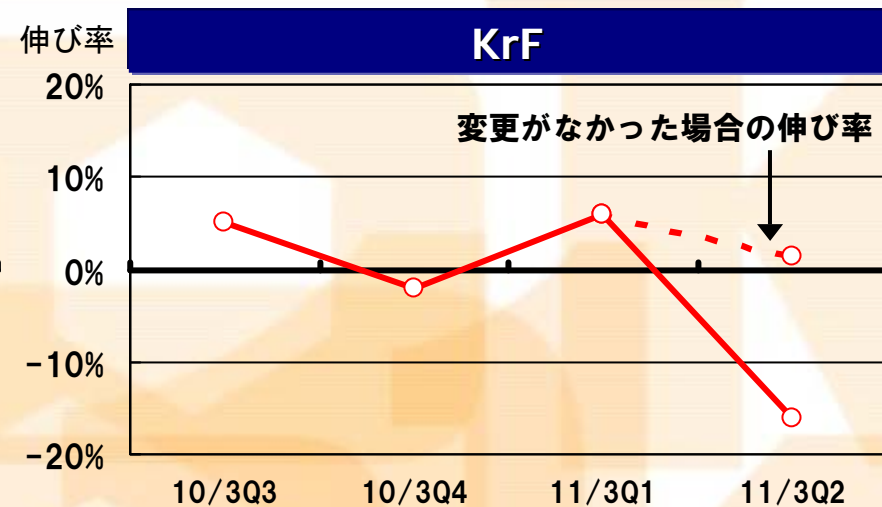
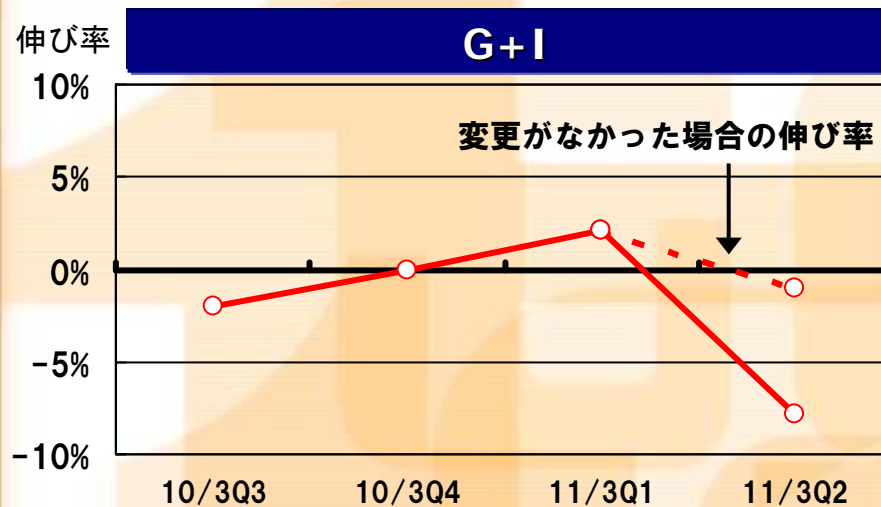


# 材料事業の売上高推移（四半期別）





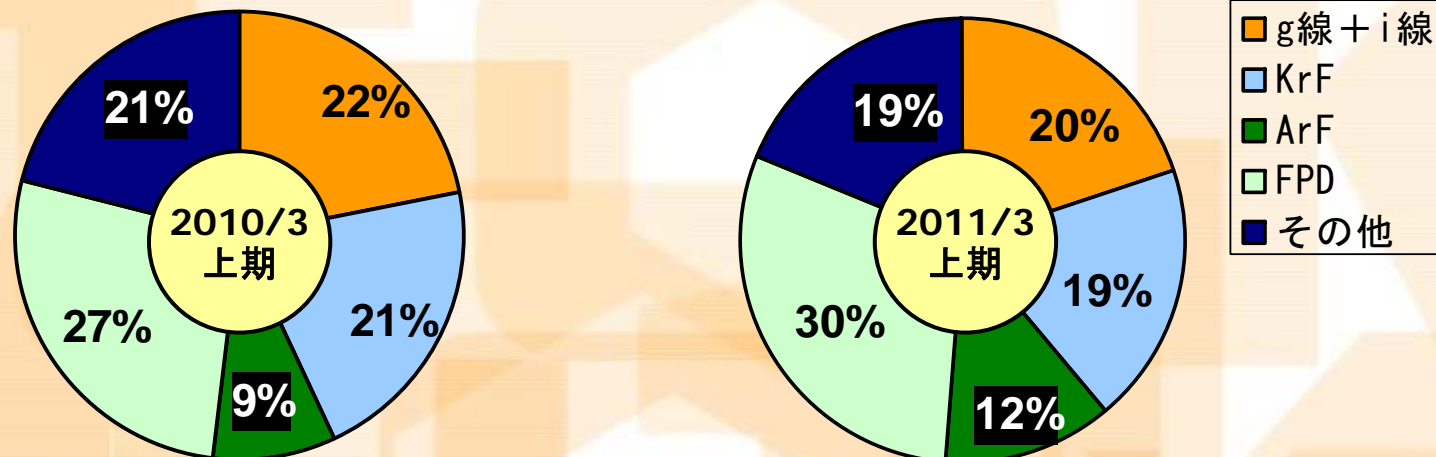
# 製品別売上高伸び率推移（前四半期比）



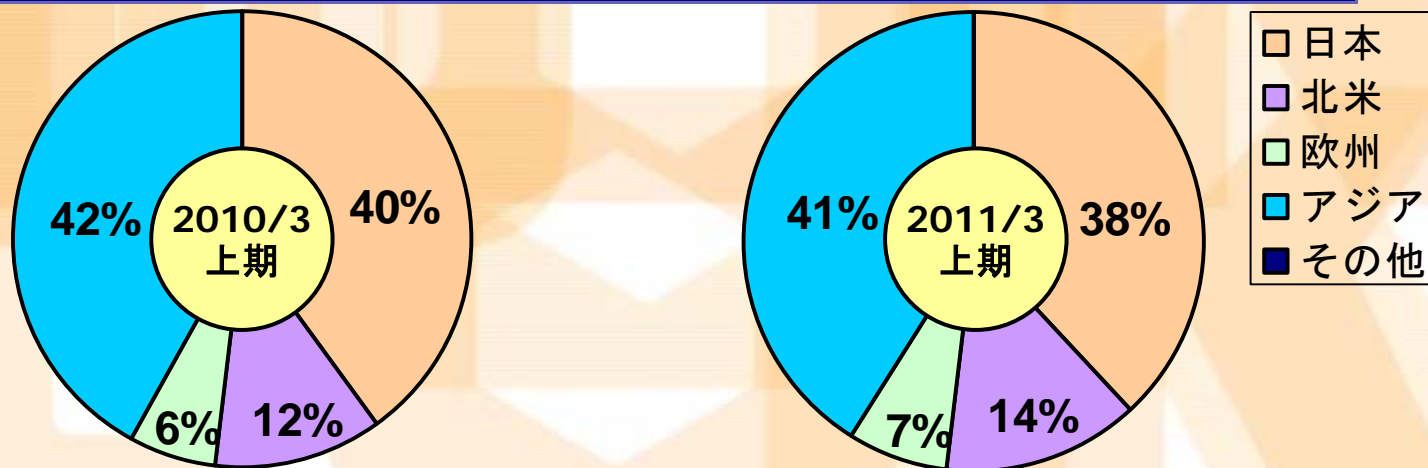
(注) 11/3期第2Qより、アジア向けの半導体材料の販路を一部変更。この影響から、当第2Qの売上高はG+l、KrF、ArFにおいて、変更がなかった場合より少なく、その合計は800百万円となった。

# (ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

## エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成

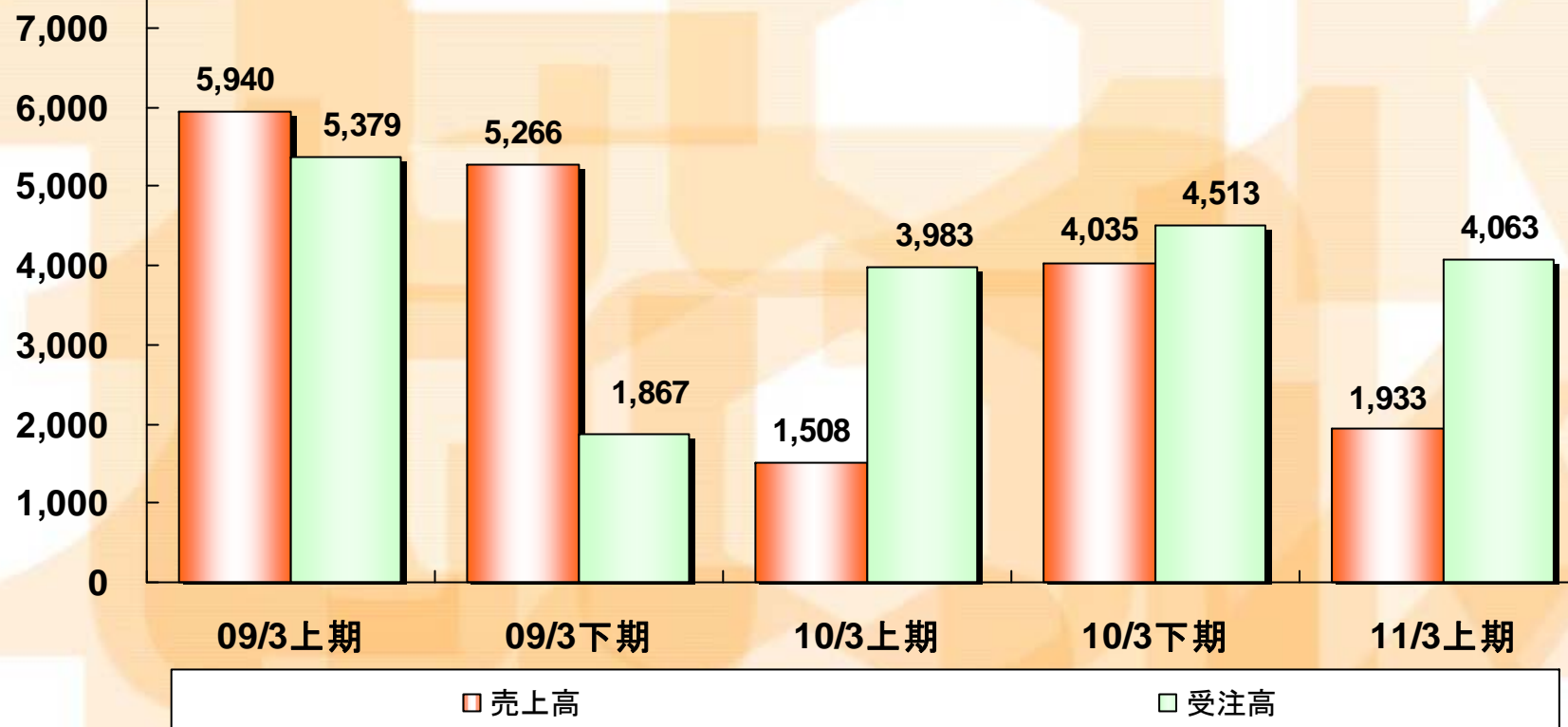


## 半導体フォトレジストの地域別売上構成



# 装置事業の推移

売上高・受注高  
(百万円)



(百万円)	08/9	09/3	09/9	10/3	10/9
受注残高	16,456	13,056	15,541	16,009	18,139

# 比較貸借対照表

(百万円)

	2010/9	10/3末比	
流動資産	90,359	7,608	売上債権 +727 たな卸資産 +3,827
内、現金預金	40,753	2,360	
有形固定資産	32,668	-1,702	設備投資 +554 減価償却の進行 -2,141
無形固定資産	320	-82	
投資その他の資産	19,229	-1,368	長期預金 +1,001 投資有価証券 -1,073 繰延税金資産 -1,169
流動負債	22,765	4,652	
買入債務	7,751	-567	未払金 -106 未払費用 -408
前受金	9,841	5,673	
固定負債	2,386	35	
純資産合計	117,426	-232	利益剰余金 +930 その他有価証券評価差額金 -605 為替換算調整勘定 -465
総資産	142,578	4,455	



# キャッシュフロー

(百万円)

	2009/9	2010/9	
営業キャッシュフロー	+200	+5,061	
税金等調整前当期純利益	-1,090	+2,762	
減価償却費	+2,705	+2,150	
売上債権の増(-)減額	-2,905	-1,073	売上増加に伴う運転資金増 装置事業の検収遅延
たな卸資産の増(-)減額	+39	-4,070	
仕入債務の増減(-)額	+191	-431	
前受金の増減(-)額	+1,664	+5,673	主な内訳 定期預金の純増 -353 長期預金の預入 -2,500 有形固定資産の取得 -548
法人税等の支払い	+841	-425	
投資キャッシュフロー	+829	-3,393	
財務キャッシュフロー	-940	-780	主な内訳 配当金の支払 (含む少数株主) -778
換算差額	+110	-294	
現金及び現金同等物の増減額	+200	592	



**2011年3月期通期  
連結決算予想**

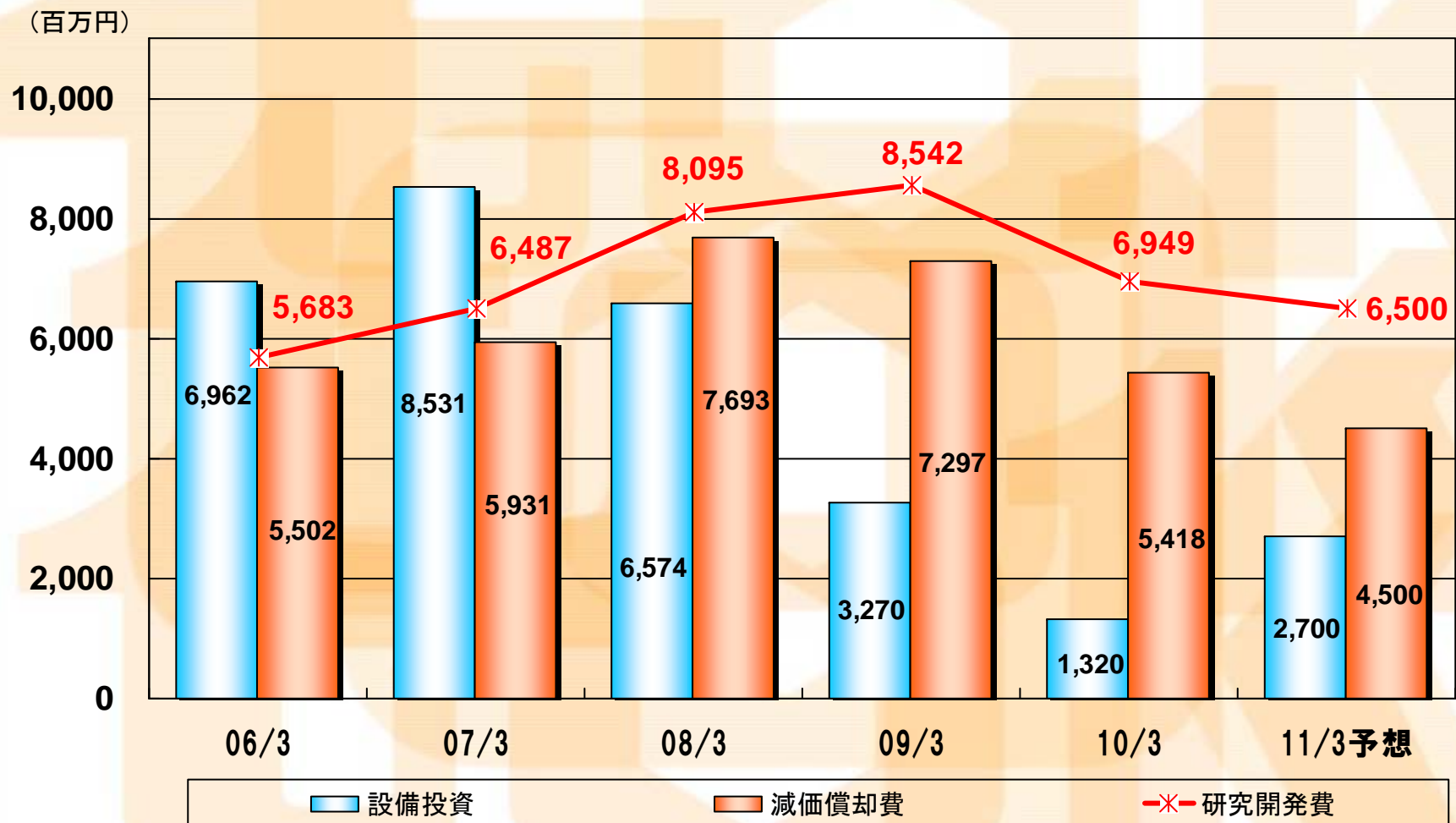
# 業績予想概要（通期）

（百万円、％）

	2010/3 実績	2011/3予想		
			増減	増減率
売上高	70,560	79,000	+8,439	+12.0
営業利益	279	4,800	+4,520	+17.2倍
経常利益	913	5,200	+4,286	+5.7倍
当期純利益	254	3,200	+2,945	+12.6倍

- 為替前提（USドル）：82.0円／ドル（2011/3予想）
- 半導体および液晶ディスプレイ市場の需要動向不透明
- 装置事業の検収の確保(売上確保)

# 設備投資・減価償却・研究開発





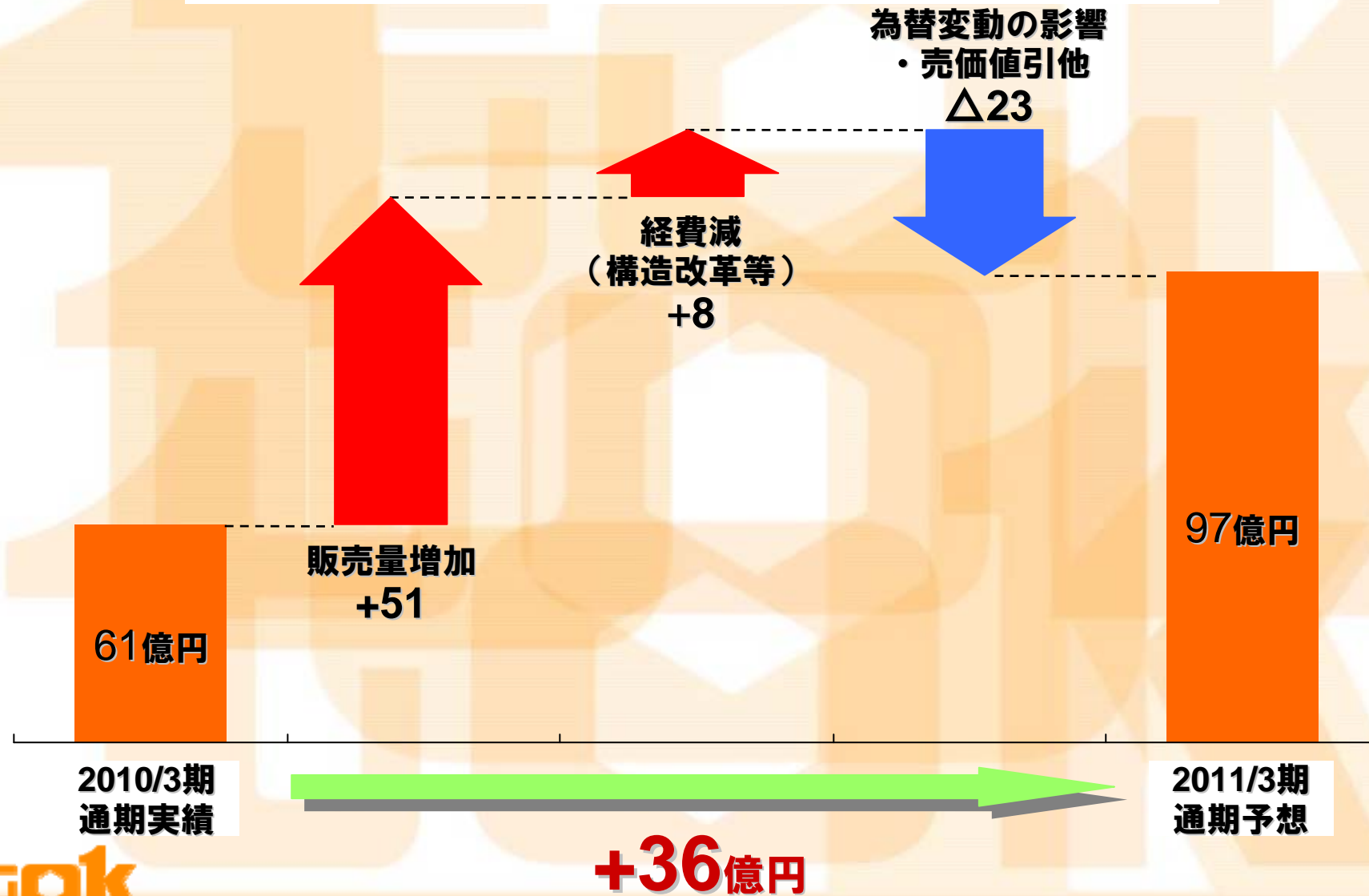
# 事業別セグメント業績予想

(百万円、%)

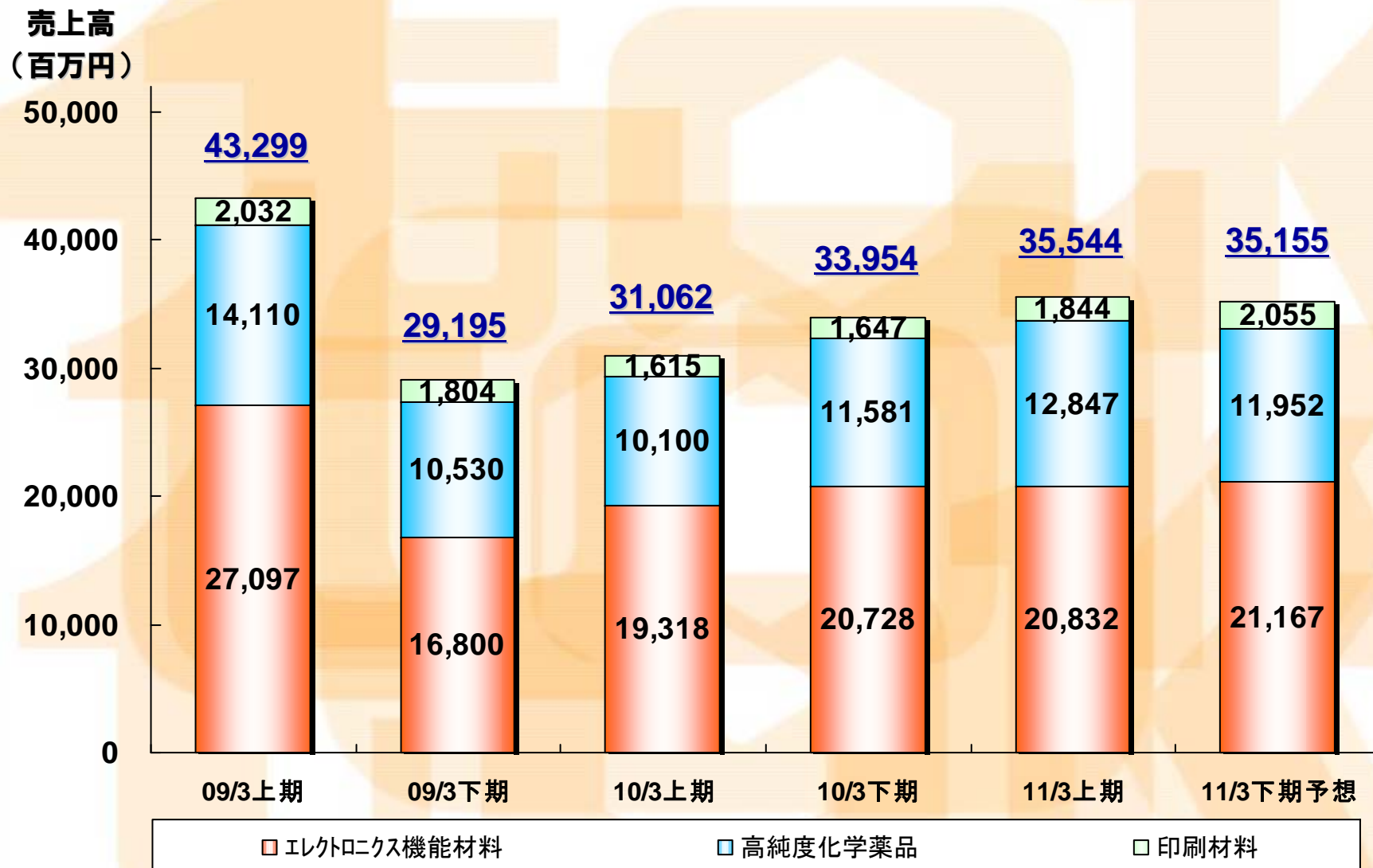
	2010/3 通期実績	2011/3通期予想	
		増減	増減率
売上高	70,560	79,000	+8,439 +12.0
材料事業	65,016	70,700	+5,683 +8.7
エレクトロニクス機能材料	40,046	42,000	+1,953 +4.9
高純度化学薬品	21,681	24,800	+3,118 +14.4
印刷材料	3,262	3,900	+637 +19.5
装置事業	5,543	8,300	+2,756 +49.7
営業利益	279	4,800	+4,520 +17.2倍
材料事業	6,122	9,700	+3,577 +58.4
装置事業	-2,208	-1,500	+708 -
消去又は全社	-3,633	-3,400	+233 -

# 営業利益の増減内訳（材料事業）

2010年3月期通期実績 対 2011年3月期通期実績

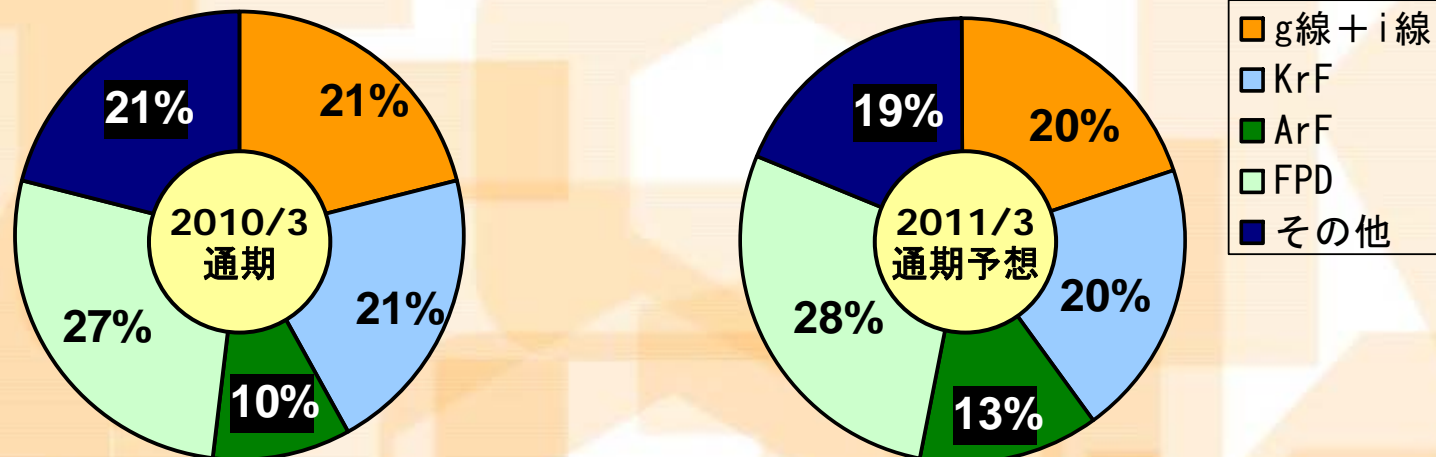


# 材料事業の売上内訳（予想）

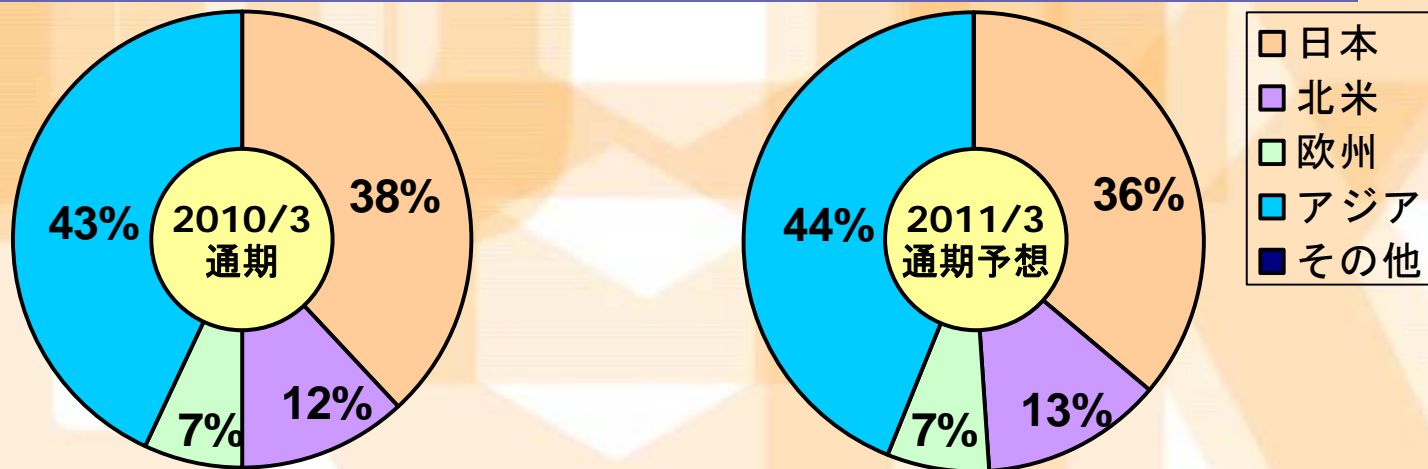


# (ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

## エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成



## 半導体フォトレジストの地域別売上構成





<http://www.tok.co.jp/>

**（ご注意）**

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。